

2021年1月吉日

御得意様各位

第22回 半導体・センサパッケージング技術展 展示会特別サイトのご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、健康と安全を考慮いたしました結果、2021年1月20~22日に予定しておりました「第22回 半導体・センサパッケージング技術展」への出展を見送らせていただく事にいたしました。

そこで本年は、Webにて新製品、新技術のご案内を行うことといたしました。出展製品をご紹介したPDFファイルをダウンロードいただけます。下記URLもしくはトップページのバナーリンクから展示会特設ページにアクセスしてください。

- インターネプコン 2021 展示会特設ページ **1/20 オープン**
<https://www.meltex.com/nepcon2021.html>

なお、展示製品やその他弊社製品についてのご質問がございましたら、下記のお問い合わせフォームよりよりお気軽にお問い合わせください。

- お問い合わせフォーム
<https://www.meltex.com/contact.html>

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

敬具